

N-channel 650 V, 0.290 Ω typ., 8 A MDmesh™ M2 Power MOSFET in a PowerFLAT™ 5x6 HV package

Datasheet - preliminary data

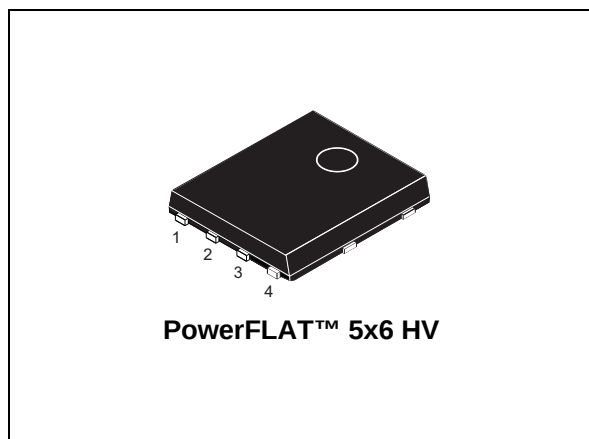
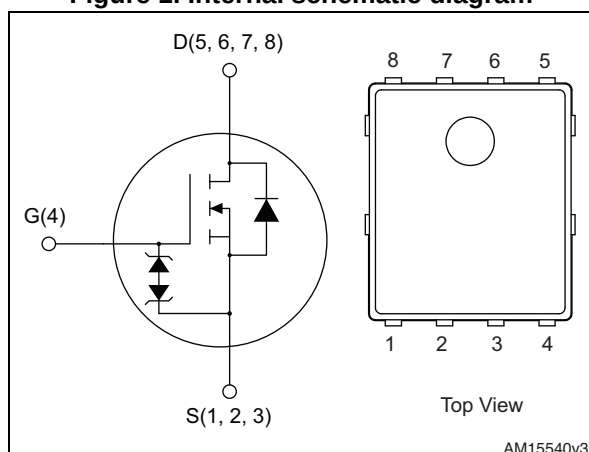


Figure 1. Internal schematic diagram



Features

Order codes	$V_{DS} @ T_{Jmax}$	$R_{DS(on)} max$	I_D
STL18N65M2	715 V	0.365 Ω	8 A

- Extremely low gate charge
- Excellent output capacitance (C_{oss}) profile
- 100% avalanche tested
- Zener-protected

Applications

- Switching applications

Description

This device is an N-channel Power MOSFET developed using MDmesh™ M2 technology. Thanks to its strip layout and an improved vertical structure, the device exhibits low on-resistance and optimized switching characteristics, rendering it suitable for the most demanding high efficiency converters.

Table 1. Device summary

Order codes	Marking	Package	Packaging
STL18N65M2	18N65M2	PowerFLAT™ 5x6 HV	Tape and reel

Contents

1 Electrical ratings 3

2 Electrical characteristics 4

3 Test circuits 6

4 Package mechanical data 7

5 Packaging mechanical data 11

6 Revision history 13



1 Electrical ratings

Table 2. Absolute maximum ratings

Symbol	Parameter	Value	Unit
V_{GS}	Gate-source voltage	± 25	V
$I_D^{(1)}$	Drain current (continuous) at $T_C = 25\text{ }^\circ\text{C}$	8	A
$I_D^{(1)}$	Drain current (continuous) at $T_C = 100\text{ }^\circ\text{C}$	5	A
$I_{DM}^{(2)}$	Drain current (pulsed)	32	A
P_{TOT}	Total dissipation at $T_C = 25\text{ }^\circ\text{C}$	57	W
I_{AR}	Avalanche current, repetitive or not-repetitive (pulse width limited by T_j max)	1.8	A
E_{AS}	Single pulse avalanche energy (starting $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$, $I_D = I_{AR}$, $V_{DD} = 50\text{ V}$)	120	mJ
$dv/dt^{(3)}$	Peak diode recovery voltage slope	15	V/ns
$dv/dt^{(4)}$	MOSFET dv/dt ruggedness	50	V/ns
T_{stg}	Storage temperature	- 55 to 150	$^\circ\text{C}$
T_j	Max. operating junction temperature	150	$^\circ\text{C}$

1. The value is rated according to $R_{thj-case}$ and limited by package
2. Pulse width limited by safe operating area
3. $I_{SD} \leq 8\text{ A}$, $di/dt \leq 400\text{ A}/\mu\text{s}$, $V_{DSpeak} \leq V_{(BR)DSS}$, $V_{DD} = 80\% V_{(BR)DSS}$
4. $V_{DS} \leq 520\text{ V}$

Table 3. Thermal data

Symbol	Parameter	Value	Unit
$R_{thj-case}$	Thermal resistance junction-case max	2.2	$^\circ\text{C}/\text{W}$
$R_{thj-amb}^{(1)}$	Thermal resistance junction-amb max	59	$^\circ\text{C}/\text{W}$

1. When mounted on 1inch² FR-4 board, 2 oz Cu

2 Electrical characteristics

($T_C = 25\text{ °C}$ unless otherwise specified)

Table 4. On /off states

Symbol	Parameter	Test conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
$V_{(BR)DSS}$	Drain-source breakdown voltage	$I_D = 1\text{ mA}$, $V_{GS} = 0$	650			V
I_{DSS}	Zero gate voltage drain current ($V_{GS} = 0$)	$V_{DS} = 650\text{ V}$			1	μA
		$V_{DS} = 650\text{ V}$, $T_C = 125\text{ °C}$			100	μA
I_{GSS}	Gate-body leakage current ($V_{DS} = 0$)	$V_{GS} = \pm 25\text{ V}$			± 10	nA
$V_{GS(th)}$	Gate threshold voltage	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 250\text{ }\mu\text{A}$	2	3	4	V
$R_{DS(on)}$	Static drain-source on-resistance	$V_{GS} = 10\text{ V}$, $I_D = 4\text{ A}$		0.290	0.365	Ω

Table 5. Dynamic

Symbol	Parameter	Test conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
C_{iss}	Input capacitance	$V_{DS} = 100\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, $V_{GS} = 0$	-	764	-	pF
C_{oss}	Output capacitance		-	35.5	-	pF
C_{rss}	Reverse transfer capacitance		-	1.2	-	pF
$C_{oss\text{ eq.}}^{(1)}$	Output equivalent capacitance	$V_{DS} = 0\text{ to }520\text{ V}$, $V_{GS} = 0$	-	175.5	-	pF
R_G	Intrinsic gate resistance	$f = 1\text{ MHz}$ open drain	-	6	-	Ω
Q_g	Total gate charge	$V_{DD} = 520\text{ V}$, $I_D = 12\text{ A}$, $V_{GS} = 10\text{ V}$ (see Figure 3)	-	21.5	-	nC
Q_{gs}	Gate-source charge		-	3.2	-	nC
Q_{gd}	Gate-drain charge		-	11.3	-	nC

1. $C_{oss\text{ eq.}}$ is defined as a constant equivalent capacitance giving the same charging time as C_{oss} when V_{DS} increases from 0 to 80% V_{DS} .

Table 6. Switching times

Symbol	Parameter	Test conditions	Min.	Typ.	Max	Unit
$t_{d(on)}$	Turn-on delay time	$V_{DD} = 325\text{ V}$, $I_D = 6.5\text{ A}$, $R_G = 4.7\text{ }\Omega$, $V_{GS} = 6\text{ V}$ (see Figure 7)	-	11	-	ns
t_r	Rise time		-	7.5	-	ns
$t_{d(off)}$	Turn-on delay time		-	46	-	ns
t_f	Fall time		-	12.5	-	ns

Table 7. Source drain diode

Symbol	Parameter	Test conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
I_{SD}	Source-drain current		-		8	A
$I_{SDM}^{(1)}$	Source-drain current (pulsed)		-		32	A
$V_{SD}^{(2)}$	Forward on voltage	$I_{SD} = 8\text{ A}$, $V_{GS} = 0$	-		1.6	V
t_{rr}	Reverse recovery time	$I_{SD} = 12\text{ A}$, $di/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$ $V_{DD} = 60\text{ V}$ (see Figure 4)	-	331		ns
Q_{rr}	Reverse recovery charge		-	3.4		μC
I_{RRM}	Reverse recovery current		-	20.5		A
t_{rr}	Reverse recovery time	$V_{DD} = 60\text{ V}$ $di/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$, $I_{SD} = 12\text{ A}$ $T_j = 150\text{ }^\circ\text{C}$ (see Figure 4)	-	462		ns
Q_{rr}	Reverse recovery charge		-	4.6		μC
I_{RRM}	Reverse recovery current		-	20		A

1. Pulse width limited by safe operating area.
2. Pulsed: pulse duration = 300 μs , duty cycle 1.5%

4 Package mechanical data

In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of ECOPACK[®] packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK[®] specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com. ECOPACK[®] is an ST trademark.

Figure 8. PowerFLAT™ 5x6 HV drawing

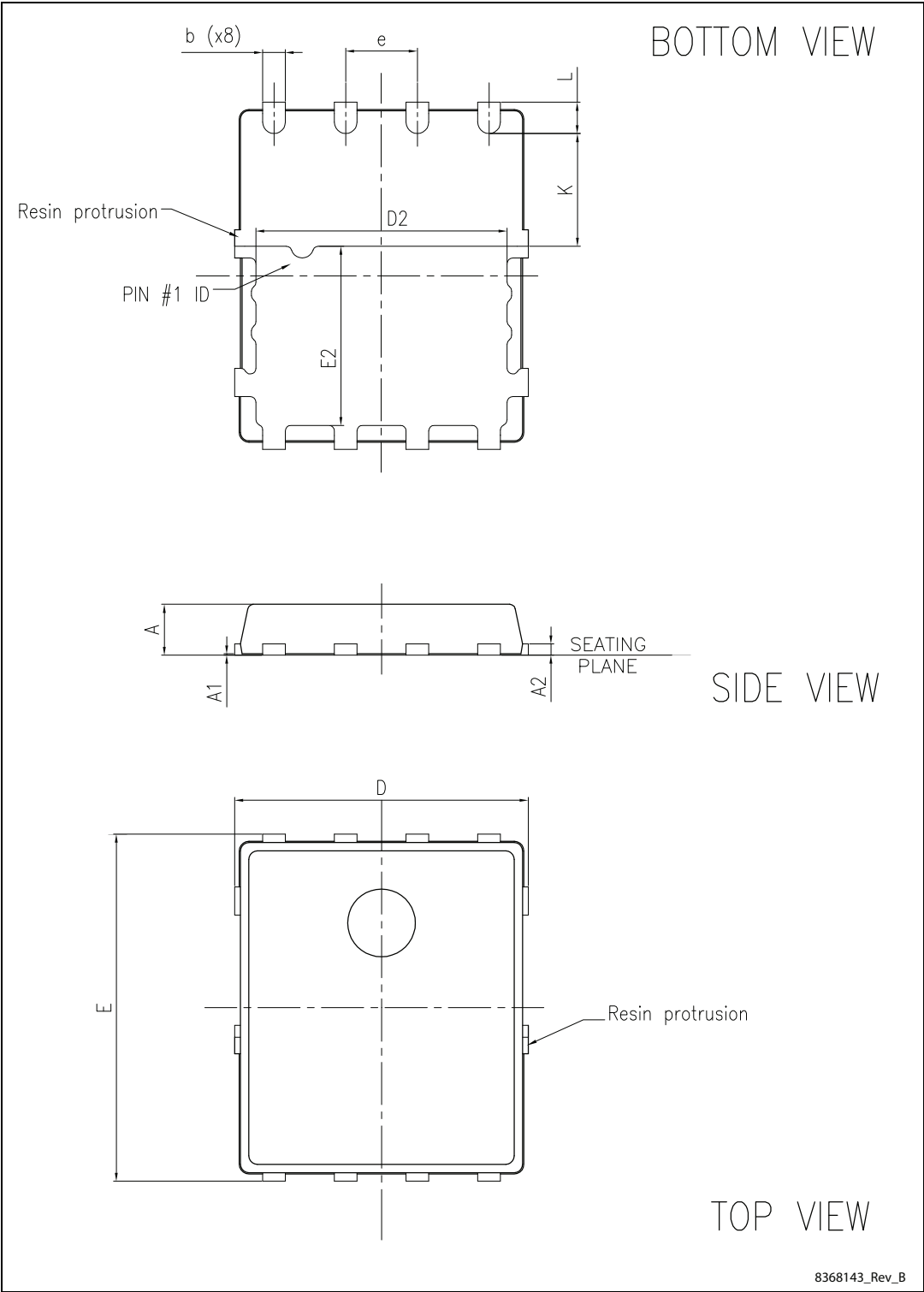
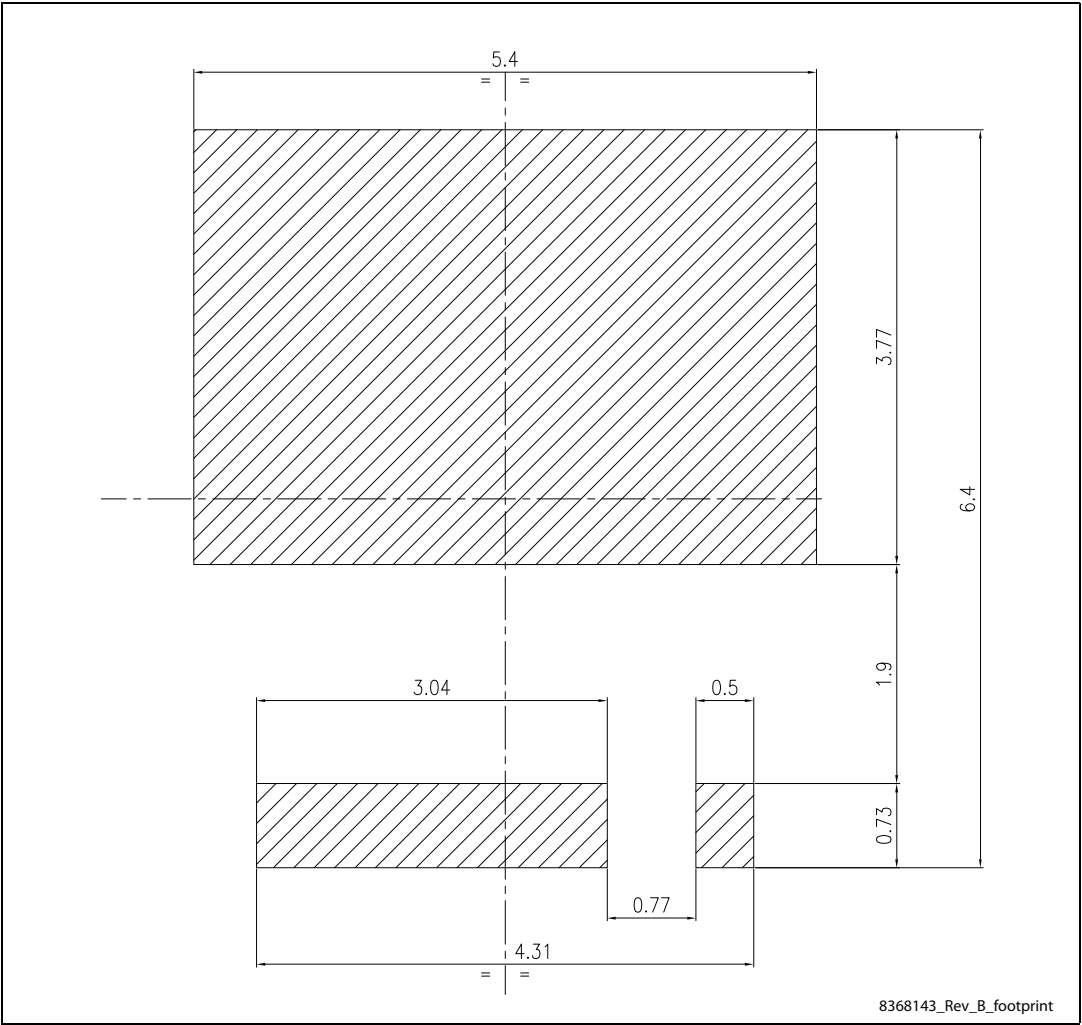


Table 8. PowerFLAT™ 5x6 HV mechanical data

Dim.	mm		
	Min.	Typ.	Max.
A	0.80		1.00
A1	0.02		0.05
A2		0.25	
b	0.30		0.50
D	5.00	5.20	5.40
E	5.95	6.15	6.35
D2	4.30	4.40	4.50
E2	3.10	3.20	3.30
e		1.27	
L	0.50	0.55	0.60
K	1.90	2.00	2.10

Figure 9. PowerFLAT™ 5x6 HV recommended footprint (dimensions are in mm)



5 Packaging mechanical data

Figure 10. PowerFLAT™ 5x6 tape^(a)

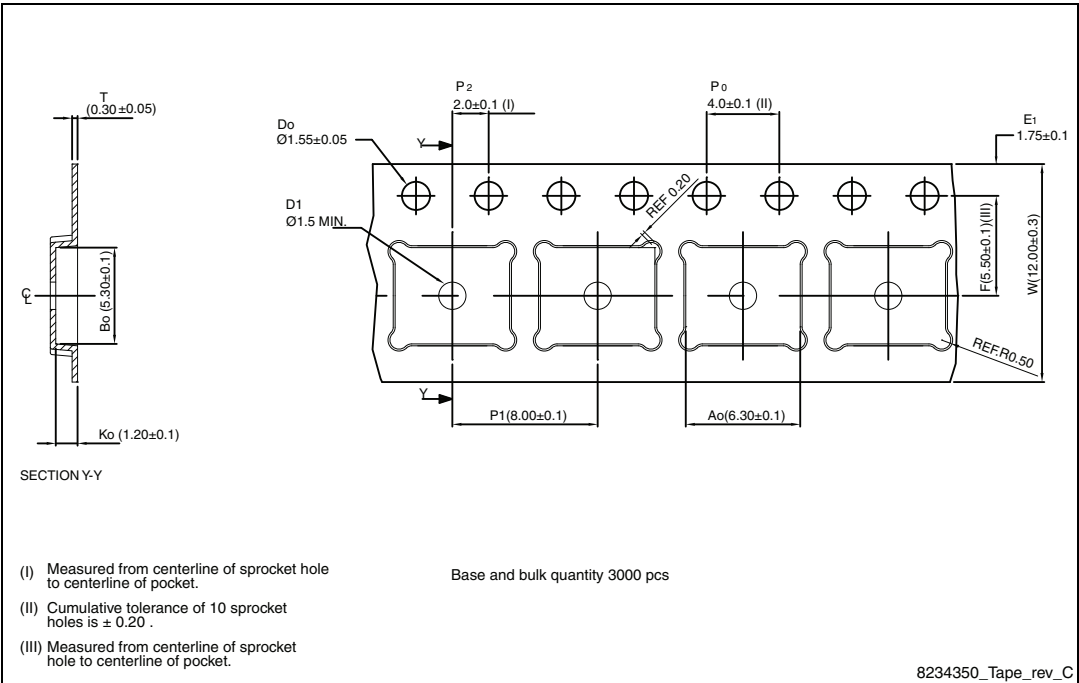
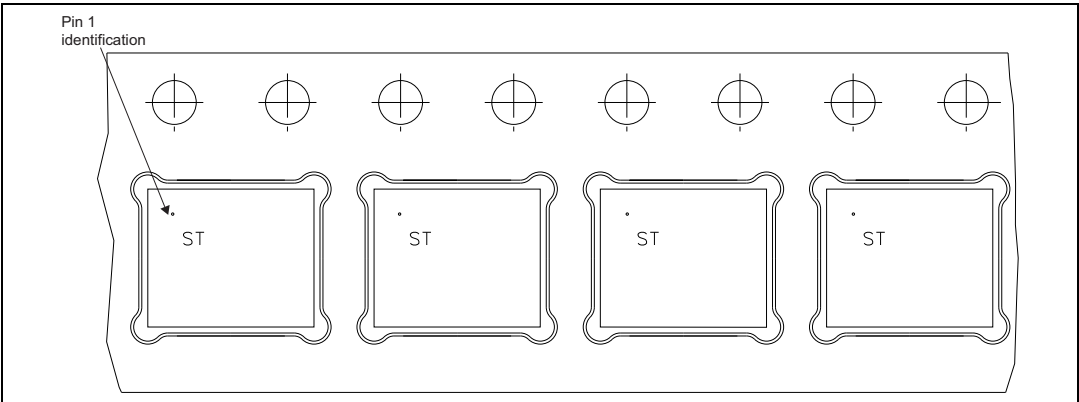
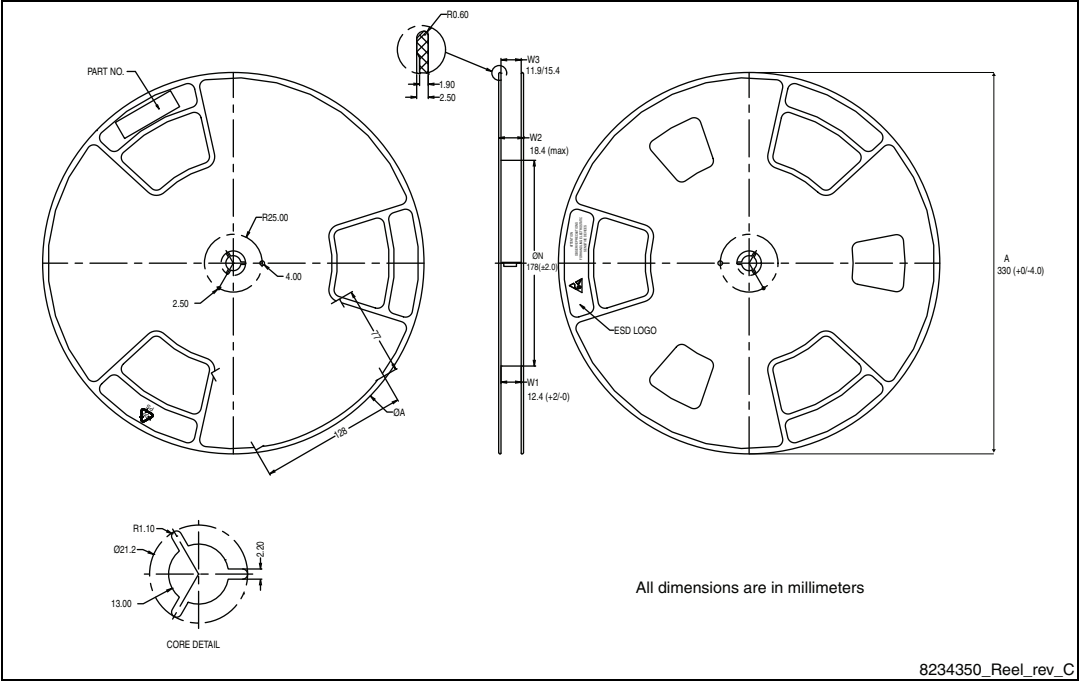


Figure 11. PowerFLAT™ 5x6 package orientation in carrier tape



a. All dimensions are in millimeters.

Figure 12. PowerFLAT™ 5x6 reel



6 Revision history

Table 9. Document revision history

Date	Revision	Changes
14-Mar-2014	1	First release.
25-Mar-2014	2	Updated title and features on cover page. Updated Table 4: On /off states and Table 5: Dynamic Inserted P _{TOT} value in Table 2: Absolute maximum ratings . Minor text changes.
02-Oct-2014	3	Updated values in Table 2: Absolute maximum ratings , Table 4: On /off states , Table 5: Dynamic , Table 6: Switching times and Table 7: Source drain diode . Updated title, features and description in cover page. Minor text changes.

IMPORTANT NOTICE – PLEASE READ CAREFULLY

STMicroelectronics NV and its subsidiaries ("ST") reserve the right to make changes, corrections, enhancements, modifications, and improvements to ST products and/or to this document at any time without notice. Purchasers should obtain the latest relevant information on ST products before placing orders. ST products are sold pursuant to ST's terms and conditions of sale in place at the time of order acknowledgement.

Purchasers are solely responsible for the choice, selection, and use of ST products and ST assumes no liability for application assistance or the design of Purchasers' products.

No license, express or implied, to any intellectual property right is granted by ST herein.

Resale of ST products with provisions different from the information set forth herein shall void any warranty granted by ST for such product.

ST and the ST logo are trademarks of ST. All other product or service names are the property of their respective owners.

Information in this document supersedes and replaces information previously supplied in any prior versions of this document.

© 2014 STMicroelectronics – All rights reserved

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А